

國立勤益科技大學 高等教育深耕計畫成就學生金匠才能

程式設計獎勵計畫

107.09.27 第七次校級計畫管考會議修正通過

107.04.10 第二次校級計畫管考會議通過

107年5月18日1071000160號文簽准實施

一、宗旨：為鼓勵本校學生積極參與高教深耕計畫，藉以促進學生學習成效，提高程式設計邏輯思考能力成為金匠人才，依據高等教育深耕計畫成就學生金匠人才獎勵要點第三項第三點，訂定本計畫。

二、獎勵條件：

(一)電資學院及資管系學生：

1. 修畢高教深耕計畫補助開設「專業程式設計領域學群」程式設計微學分進階課程。

2. 取得程式設計微學分課程，通過授課教師課堂測驗具備撰寫程式設計能力並取得微學分。

(二)非電資學院及非資管系學生：

1. 修畢高教深耕計畫補助開設「非專業程式設計領域學群」程式設計微學分基礎課程。

2. 取得程式設計微學分課程，通過授課教師課堂測驗具備程式設計邏輯思考能力並取得微學分。

三、獎勵方式：

(一)課程結束後由開課教師評定學生學習成效，並通過各領域特色之程式設計課程測驗成績通過，經認定具備相關程式設計能力者可獲得1仟元獎勵。

1. 電資學院及資管系學生：獎勵每班成績前三名成績優異者。

2. 非電資學院及非資管系學生：獎勵每班修課學生經課程測驗通過者。

(二)獎勵金額視該年度高等教育深耕計畫補助款業務費彈性調整之。

四、本獎勵金經費由高等教育深耕計畫補助款項下支應。

五、本計畫經校級計畫管考會議通過，陳請校長核定後實施，修正時亦同。